

# 中国电子材料行业协会电子铜箔材料分会

---

## 第九届中国电子铜箔技术·市场研讨会

### 邀 请 函

“第九届中国电子铜箔技术·市场研讨会”定于 2018 年 11 月 30 日至 12 月 2 日在上海国丰酒店召开。

新能源汽车、5G 通讯、汽车电子、消费电子等产业的迅速发展给我们电子铜箔行业带来了前所未有的发展机遇，同时也给我们提出了新的挑战。国内 CCL、PCB 制造需求的一些高档、高性能、特殊性能铜箔品种，仍然需要大量进口；部分高性能的锂电池铜箔也主要依靠国外企业提供。当前在贸易保护主义盛行、国际贸易摩擦升级的大环境下，我国电子铜箔企业必须加快产品升级换代，加快高端铜箔国产化步伐，促进行业理性发展规模，有效避免恶性竞争。为此，中国电子材料行业协会电子铜箔材料分会定于 2018 年 11 月 30 日至 12 月 2 日在上海国丰酒店组织召开“第九届中国电子铜箔技术·市场研讨会”。

本届研讨会的主题是“创新、求实、迎接挑战”。大会将邀请电子铜箔及上下游行业的业界专家将作精彩报告。欢迎国内外电子铜箔及上下游行业的专家和技术人员踊跃投稿，针对电子铜箔制造的新技术、新工艺、新材料、新设备及未来市场、技术的发展趋势进行深入广泛的探讨，提出合理化建议。

**热诚欢迎海内外电子铜箔及上下游企业的代表、业界人士光临指导，交流合作，共谋发展。**

主办单位：

中国电子材料行业协会电子铜箔材料分会（CCFA）

联系人：张梅 13791206258 [13791206258@126.com](mailto:13791206258@126.com)

## 协办单位：

上海佰晟化工设备有限公司  
中国电子电路行业协会（CPCA）  
中国电子材料行业协会覆铜板材料分会（CCLA）  
九江领航商务信息服务有限公司

**赞助单位：**上海佰晟化工设备有限公司（赞助单位正在征集中……）

## 宣传媒体

**杂志：**《电子铜箔资讯》《印制电路信息》《覆铜板资讯》《电子信息材料》

**网站：**中国电子铜箔资讯网 [www.chinaccfa.com](http://www.chinaccfa.com)

中国电子电路行业信息网 [www.cPCA.org.cn](http://www.cPCA.org.cn)

中国覆铜板信息网 [www.chinaccl.cn](http://www.chinaccl.cn)

**会期：**2018年11月30日~12月2日

**会址：**上海国丰酒店（地址：上海市普陀区大渡河路388号国盛中心1号座）

酒店电话：021-60958888

## 会议内容：

- 1、交流行业市场信息，针对铜箔市场出现的热点、难点问题共同探讨应对之策。
- 2、针对锂电池铜箔市场及技术发展问题进行深入探讨。
- 3、针对CCL、PCB用铜箔有关问题进行研讨。
- 4、针对电子铜箔技术、市场、设备、工艺等有关议题聘请专家作精彩报告。

请各单位负责技术研发及市场销售的领导和骨干人员积极参加会议。

## 会议日程及费用：

11月30日下午14:00召开铜箔企业高层领导会议，请路途较远的代表于11月29日到达酒店；12月1日全天召开技术市场研讨会（11月30日报到）；12月2日疏散。

参加会议的会员单位代表每人收取会务费、资料费、餐饮费共计1500元（非会员单位代表及未缴纳2018年协会会费的会员单位代表每人收取1800元）。参会代表可提前将费用汇至协会账户或现场缴费，如参会人员有变动，可在报到现场退费或补交。

会议住宿费自理，单人间及标准间均为 600 元/间\*天（含双早），请各参会代表在会议回执中将参会人员名单、所需房间数量和公司开票资料填写清楚，于 11 月 20 日前报协会秘书处，以便安排食宿、开具发票（11 月 20 日前没有发回回执并预订房间的，协会将不保障房间）。

往酒店邮寄资料等事宜请与国丰酒店石经理联系，联系电话：021-60958888-2017。

本次会议的报告资料将印制成册并发放给各位与会代表，需要在会议上散发宣传资料、展出产品或在会刊上进行广告宣传的厂家请与协会联系。

### 付款方式

户 名：中国电子材料行业协会

开户行：工商银行北京香河园支行

账 号：0200019109000125724

### 交通指南

- 1、火车/动车：上海虹桥火车站到酒店约 10 公里，上海火车站到酒店约 6 公里。
- 2、地铁：乘地铁 13 号线到金沙江路站下，离酒店约 0.5 公里；乘地铁 2 号线于娄山关路站下，离酒店约 2 公里；乘地铁 3、4 号线于金沙江路站下，离酒店约 2 公里。
- 3、飞机：上海虹桥机场离酒店约 10 公里，车程 15 分钟；上海浦东国际机场离酒店约 54 公里，车程 40 分钟。

中电材协电子铜箔材料分会

2018 年 9 月 17 日

附件 1：第九届中国电子铜箔技术·市场研讨会回执

附件 2：铜箔企业高层领导会议回执

附件 1:

### 第九届中国电子铜箔技术·市场研讨会回执

姓 名	职 务	手 机	标准间数量	大床房数量	入住时间	
			600 元/间	600 元/间	29 日	30 日
公司开 票信息	公司名称	纳税人识别号	地址	电话	开户行及账号	

附件 2:

### 铜箔企业高层领导会议回执

单位名称			
代表姓名	职 务	手 机	E-mail